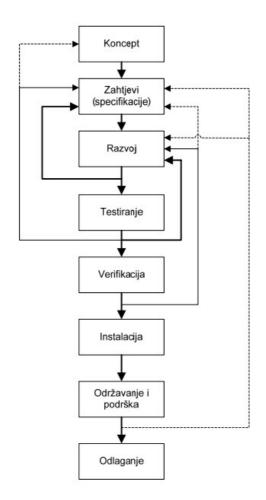
### 1. trebalo je samo dijagram nacrtat

# **Životni ciklus** elektroničkog uređaja:

- 1. Razvoj
- 2. Verifikacija
- 3. Eksploatacija (instalacija i održavanje)
- 4. Odlaganje

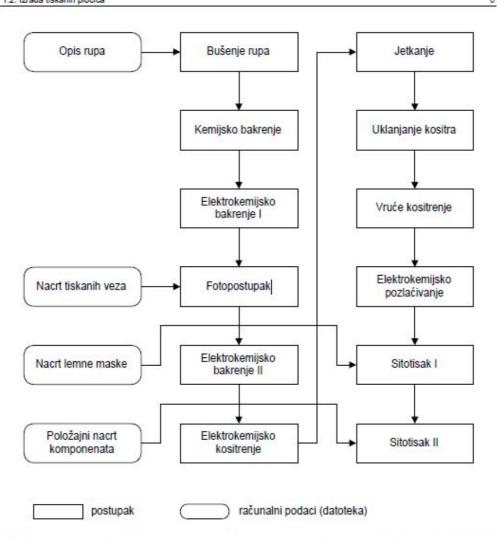


2.

Tehnologija	Značajke
Protoboard	jednostavno povezivanje komponenti; ograničena složenost sklopovlja i frekvencijski raspon, pogodno za realizaciju jednostavnijih prototipa
Wire-wrap	jednostavno povezivanje komponenti; veća složenost sklopovlja od protoboarda; frekvencijski raspon do oko 5-10 MHz; nepogodno za serijsku proizvodnju
Stitch weld	slično kao i wire wrap, ali se spojevi ostvaruju varenjem; odlična otpornost na udarce i vibracije, frekvencijski raspon do oko 100 MHz; skupa proizvodnja
PCB	optimalni izbor za nisko i visokoserijsku proizvodnju svih vrsta elektroničkih uređaja
MCM	postavljanje više silicijskih pločica (čipova) izravno na podlogu ( <i>chip bonding</i> ); visoka gustoća komponenata i velike brzine rada; rjeđe se koristi od PCB u serijskoj proizvodnju zbog cijene

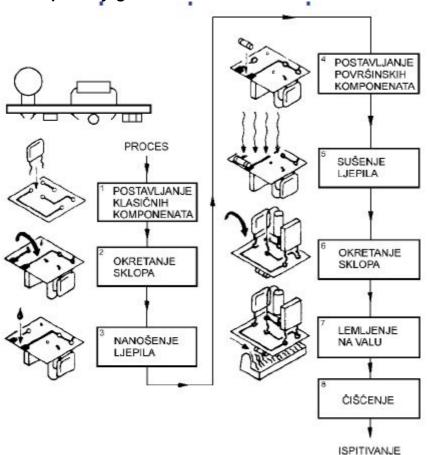
### 3. Fotopostupak i sitotisak?

# 4. izrada dvostrane tiskane plocice s prospojnim rupama – dijagram?



Slika 1.3. Skica tehnološkog procesa - redoslijed glavnih postupaka u proizvodnji dvostranih tiskanih pločica s prospojnim rupama

#### 5. SMT tip 2 - dijagram



#### 6. IC pec I lemljenje na pari?

Lemljenje pretaljivanjem u IC peći – pod utjecajem visoke temperature tali se lemna pasta. Koriste se tunelske peći sa nekoliko nezavisnih infracrvenih izvora i pokretnom trakom. Obavezna paste maska. Potrebno ostvariti temperaturni profil u skladu sa proizvođačem.

Lemljenje u plinovitoj fazi – pločica se postavlja u paru inertnog flourougljika. Postoje primarne i sekundarne pare. Sloj sekundarnih para spriječava gubljenje primarnih (visoak cijena) u atmosferu. Sekundarne pare imaju nižu temperaturu vrelišta.

\*I navesti prednosti i mane jednoga I drugaga ( ona tablica)

## 7. Razlika izmedu zajamcenih I informativnih tehnickih podataka u korisnickoj dokumentaciji uredaja?

Zajamčeni tehnički podaci – brojevno iskazane obavezujuće mehaničke, toplinske i električke značajke uređaja. Mjerna nesigurnost, ulazni otpor, opis izvora napajanja, svi ulazi izlazi dostupni korisniku, temperaturno područje rada, stupanj zaštite kućišta od čestica i tekućina...

informativni tehnički podaci - opisuju posebne značajke (dimenzije, masa, izgled, ergonomičnost) uređaja nebitne za njegov rad, ali često vrlo važne pri izboru uređaja.

#### 8. spojna lista?

Spojna lista predstavlja tekstualni opis električne sheme (u ASCII formatu) koji sadrži sve bitne informacije o električnoj shemi, u obliku razumljivom modulu za projektiranje tiskanih veza. Spojna lista generira se u pozadini postupka kompajliranja projekta, ali nije vidljiva osim ako se eksplicitno ne generira netlist (\*.NET) datoteka. U spojnoj listi nalaze se sve informacije o komponentama i električnim vezama među njima.

- 9. blokadni kondenzatori, skiciraj nadomjesne sheme I vremenske dijagrame strujno-naponskih prilika na vodu napajanja sa I bez blokadnog kondenzatora?
- 10. Kako se spajaju neiskoristeni ulazi i izlazi kod digitalnih IC? Skiciraj nadomjesnu elektricnu shemu?